File 351:Derwent WPI 1963-2001/UD,UM &UP=200162

(c) 2001 Derwent Info Ltd

*File 351: Price changes as of 1/1/01. Please see HELP RATES 351. 72 Updates in 2001. Please see HELP NEWS 351 for details.

6/5/1
DIALOG(R)File 351:Derwent WPI
(c) 2001 Derwent Info Ltd. All rts. reserv.

007011631

WPI Acc No: 1987-011628/198702

XRAM Acc No: C87-004673 XRPX Acc No: N87-008544

Extrusion moulding tool giving smooth surfaced prod. - has flow regulating blocks to vary fluid thickness in width direction

Patent Assignee: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD (MATW)

Number of Countries: 001 Number of Patents: 001

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week
JP 61270114 A 19861129 JP 85113570 A 19850527 198702 B

Priority Applications (No Type Date): JP 85113570 A 19850527

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 61270114 A 3

Abstract (Basic): JP 61270114 A

In a mould for extrusion moulding used in extrusion moulder, flow regulating blocks are provided to vary thickness of fluid in direction of width.

Flow regulating block is formed with combination blocks, and at least inner surface is covered with soft resilient material. Flow regulating block is inserted as integral component.

USE/ADVANTAGE - Tool enables prodn. of moulded prod. with no unevenness influid after extrusion moulding and having smooth surface free of scratches by employing flow regulating block in extrusion moulder. Extremely useful for alumina sheets for semiconductor substrates demanding high surface smoothness.

Title Terms: EXTRUDE; MOULD; TOOL; SMOOTH; SURFACE; PRODUCT; FLOW; REGULATE; BLOCK; VARY; FLUID; THICK; WIDTH; DIRECTION

Derwent Class: A32; L02; L03; P64

International Patent Class (Additional): B28B-003/26; B29C-047/16

File Segment: CPI; EngPI

砂日本国特許庁(JP)

10 特許出額公開

@公開特許公報(A)

昭61-270114

Pint Cl.

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和61年(1986)11月29日

B 28 B 3/26 B 29 C 47/16 6526-4G 6653-4F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❸発明の名称 押出成形用金型

②特 顧 昭60-113570

②出 膜 昭60(1985) 5月27日

の発明者 中山 の発明者 井立 正道秀則

門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社內門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社內

の発明者 井立 秀則 の出願人 松下電工株式会社

門真市大字門真1048香地

砂代 理 人 弁理士 松本 武彦

死 植 音

1. 発明の名称

押出成形用金型

2. 特許請求の範囲

(I) 押出成形機に用いられる押出成形用金型において、流動の厚みを幅方向で変えるための流調 プロックを値えていることを特徴とする押出成形 用金型。

四 液間ブロックが、複数の組合せブロックよ <u>クな</u>り、少なくともその内表面が依详性体で被征 されている特許請求の舞団第1項記載の押出点形 用金型。

(3) 披掘プロックが、一体物として挿入されている特許請求の観閲第1項記載の押出成形用金型

3. 発明の評細な説明

(技術分野)

この発明は、表面が平滑で底の少ない無機材料 歳形晶を押出成形することのできる押出成形用金 整に関する。

(背景技術)

金属、金属と非金属との中間化合物(アルミナなど)、非金属化合物(変化珪素など)あるいにまたなど、海出化合物(変化珪素など)あるいには、海出をできる。一般により程々の形状に成形することができる。一般により程々の形状に成形することができる。一般には、通度に対度の難した無機材料当量加え、よく混雑してい土となし、フィードスを通り、ここで环土に含まって、上によって対象を、このよりリューによって、政治を取り除き、その後含込みロールによって、対し、このスクリューによって対方へ送られたいまで、成形用金型によって、所定の形状を有する製品に仕上げていた。

しかし、このような方法は、成形金型によって 製品表面に縦縞の筋模様が生じ易く、表面品質を 着しく扱うことにもなっていた。とくに、表面種 さの小さいことが要求される半導体基版用のアル もナ基板などでは、改善が強く要請されていた。

(発男の目的)

この発明は、成形用金型に用いられる波瀾プロ

金型8の渡道には、成形されたシートの均一性

ックを改善することにより、 表面平滑性にすぐれ た所定形状の成形品を得ることを目的とする。

(発男の開示)

この発明は、上記目的を達成するため、押出成形機に用いられる押出成形用金型において、液道の厚みを幅方向で変えるための波調ブロックを備えていることを特徴とする押出成形用金型を要旨とする。

以下にこれを、その実施例をあらわす四面に基づいて詳しく説明する。

をよくするため、第2図に示すごとく、複数個の 波瀾ブロック10が設けられている。第2回は、 波倜プロック10を設けた金型の断面を示す。仮 りに、油畑ブロックがないとすると、成入部11 からダイリップ14に導入される材料の流れは、 一般に、ダイリップ14の中央部で速く、その周 辺部で遅くなって、波動ムラが生じる。その結果 、成形されるシート9が不均質になる。そこで、 そのような波動ムラを無くすため、波瀾プロック 10を金型内に投けておき、波倜ポルト13を通 宜掃め付けることによって、流調部12の間隔を 狭くし、材料の流動に抵抗を与えて、中央部と周 辺部の速度差を抑え、均一な流れとして、均質な シートに成形するのである。波貫プロック10は 、遺常、10数個組合せて用いられるが、隣接す るプロック同志に改差が生じ、この改差により流 勤する材料表面に拡伏のきずが発生し、そのきず が成形後のシート9の表面に残るおそれがある。 そこで、この発明では、このような場合には、流

展プロック 1 0 の面のうち、少なくども波動する 材料と接する内表面をプラスチック、ゴムなどの 軟弾性体 1 5 で被覆することにより、このような きずの発生を未然に防止するようにしている。

液調プロック10の内表面に飲得性体15を被 援するには、内表面のみに液状のプラスチック ゴムなどを整布後加熱、乾燥してもよいし、減調 プロック全体を液伏プラスチック、ゴム中に 洗い、加熱、乾燥してもよい。また、シートを貼着 してもよい。要するに、波貫プロックの内表 にして流動する材料がこの被復を、容易に、は 難しない程度に、被復がこのプロック表面に固着 されていれば足りる。

液調プロックは、第3回に示す如く、一体物で もよい。使用する材料またはその製造条件が特定 されている場合、その条件に合わせて予め一体物 の液調プロック10/を用意しておけば、条件ご とに液調ポルトで調節する手間が省け、それだけ 生産性を上げられるからである。このプロック内 豊面にも前配と同様の方法で、プラスチック、ゴ ムなどの軟弾性体を被覆すると一層よい。 (登取の効果)

この発明にかかる押出成形用金型は、上にみたように、液調プロックを設けているため、これを押出成形機に用いることにより、押出成形後、液動ムラが生じず、しかも、きずの入らない平滑な数面を有する成形品を得ることができる。とくに、表面平滑性の要求が高い半導体基板用アルミナシートなどには、極めて有用である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、波調プロックを備えた押出金型より、シートを製造する装置を概略的に示す一部切欠き側面図であり、第2図(a)。(b)。(c)は、波調プロックを備えた押出金型の断面図であり、第3図(a)。(b)は一体物の波調プロックの断面図を示す。

A…押出成形機 8…押出用金型 9…押出成形成形されたシート 10…波関ブロック 10… 一体物波関ブロック 12…波関部 13…波関ポルト 14…ダイリップ 15…飲弾性体

代理人 弁理士 松 本 武 彦

持開昭61-270114 (3)



